



ボンドマー ライトレスII をご使用の先生方へ

エステセムII オートミックス トライアルキャンペーン

BoSE Technology × Contact Cure

数量限定

2024.6.21(金) ▶ 2024.8.20(火)

キャンペーン

1

エステセムII

パーストミニ (オートミックス) + ミキシングチップ

お試し
サイズ

パーストA/B(ユニバーサル)
各1.2mL...1本
標準医院価格 ¥4,900相当

+



ミキシングチップ セメント用
10個 ¥1,025相当

特別価格にて ご提供!

キャンペーン

2

エステセムII

パースト キャンペーン (オートミックス)



パーストA/B(ユニバーサル)
各2.3mL...1本
標準医院価格 ¥9,800

+



ミキシングチップセメント用
20個 ¥2,050相当

特別価格にて ご提供!

※臨床でのご使用には「ボンドマー ライトレスII」が必要です。

※特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください。

※エステセムII 歯科接着用レジンセメント (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。 ※価格は2024年6月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。 ※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

エステセムII オートミックス トライアルキャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL ()

キャンペーン1

[キャンペーンコード:16119]

セット

キャンペーン2

[キャンペーンコード:16130]

セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、
ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

エステセムIIは...

ボンドマー ライトレスIIによる同一術式で簡単前処理。

余剰セメントの除去も容易で術者、患者のストレスも軽減できる接着性レジンセメントです。

臨床例：CAD/CAMインレー装着の場合

術前



補綴物に
ボンドマー ライトレスII
塗布、エアブロー



口腔内被着面に
ボンドマー ライトレスII
塗布、エアブロー

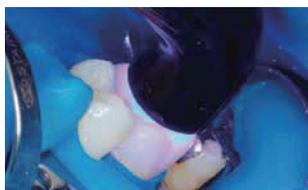


補綴物にエステセムII
ペースト塗布



Point 速やかに圧接!

余剰セメント除去後、
最終光照射



術後



写真提供：岩崎圭祐先生(岩崎歯科クリニック)

エステセムIIの特長

1

前処理材(ボンドマー ライトレスII)は材質による塗り分けなし・塗布後の放置時間なし・光照射なし!

【使用可能な材質】

CAD/CAM
ハイブリッドレジン

ジルコニア

歯質

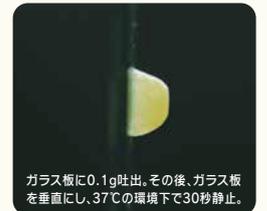
シリカ系
セラミックス

貴金属

非貴金属
(チタンなど)

2

ペーストは垂れにくく、
余剰セメントが一括で
除去できるうれしい操作性



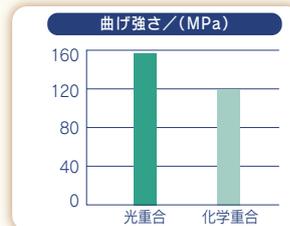
ガラス板に0.1g吐出。その後、ガラス板を垂直にし、37℃の環境下で30秒静止。

3

酸モノマー不使用のため、
マージン部の着色が少ない

4

光照射に左右されない
接着性と高い曲げ強さ



5

ミキシングチップ内の
残量が少なく経済的



Medmix社
ミキシングチップ
当社採用品

エステセムII 紹介動画

余剰セメントの除去性を >>
ご確認くださいませ



<https://vimeo.com/944317746/f721719643>